

科学研究費助成事業(学術研究助成基金助成金)研究成果報告書

平成 25年 5月 31日現在

機関番号:3266C			
研究種目:若手研究	(B)		
研究期間:2011~2012	2		
課題番号:2376C	0625		
研究課題名(和文)	ボロン正20面体クラスター固体への新たな手法によるホール注入と		
	超伝導発現の探求		
研究課題名(英文)	Hole doping in boron icosahedral cluster solids with unique method		
	and development of new superconductors		
研究代表者			
兵藤 宏 (HYODO	HIROSHI)		
東京理科大学・基礎工学部・助教			
研究者番号:30548863			

研究成果の概要(和文): Li ドープ β-B に対して 600 °C 以上の熱処理による Li デドープを行 うことにより、Li ドープ β-B とは異なる構造を有する Li をデドープした β-B を作製できた。 特に 600 °C の熱処理で作製した Li₇β-B は侵入型サイトの B の脱離を保ったまま Li デドープに 成功したことがわかった。これより、ホールドープに成功したと考えられる。また、V ドープ β-B への電気化学的 Li ドープを試みた結果、Liドープにより V が脱離することがわかった。

研究成果の概要(英文): Li-dedoped beta rhombohedral boron (β-B), which has different structure with Li-doped β-B, was synthesized by the heat treatment of Li-doped β-B at 600 and 800 °C. Especially, it was found that Li was successfully dedoped with keeping the removal of interstitial B for Li₇β-B obtained by the heat treatment at 600 °C and the hole doping was indicated. It was also found that V removes by electrochemical Li doping into V doped β-B.

交付決定額

			(金額単位:円)
	直接経費	間接経費	合 計
交付決定額	3, 500, 000	1, 050, 000	4, 550, 000

研究分野:工学

科研費の分科・細目:材料工学・金属物性 キーワード:デドープ、ボロン正 20 面体クラスター固体、電気化学、ホールドープ

1. 研究開始当初の背景

単体の結晶を含め、ボロン系固体は B_{12} ボ ロン正 20 面体クラスターを構造の基本とす るものが多く存在し、それらはボロン正 20 面体クラスター固体 (Boron Icosahedral Cluster Solids; B-ICSs) と呼ばれている。 B-ICSs の代表格である β 菱面体晶ボロン (β -B) の構造を図1に示す。 β -Bは4つの B_{12} クラスター(B_{48} クラスター)と B_{57} クラスタ ーから構成されており、理想的には B_{105} と表 わすことができるが、実際には多数の欠陥を 有している。 B_{57} クラスター内の B13 サイト の占有率は75%程度であり(図1.(b))、侵入 型サイトである B16 サイトの占有率は25% 程度である(図1.(c))。さらに占有率 5-10% 程度の 4 つの侵入型サイトが存在している。 β-B にこのような大量の欠陥が存在している 原因は、クラスターの電子の過不足を補うた めである。 B_{48} クラスターは電子不足であり、 それを補うために侵入型の B (B16 サイト) が存在している。一方、 B_{57} クラスターは電 子過剰であり、それを補うために部分占有の B (B13 サイト)が存在している。バンド計 算から、これらの欠陥はキャリアドープとほ ぼ同じ役割を果たしていることが示されて いる。

B-ICSs は多数の侵入型サイトを有するため、高濃度の他元素ドーピングが可能である。 また、構成要素である B 正 20 面体クラスタ 一の高い対称性に起因して特定の軌道が高



図 1. (a) β-B の結晶構造。大球は B₁₂クラス ターを示している。(b) B₅₇クラスターの構 造。(c) B₄₈クラスターの構造。小球は B の 侵入型サイトを示している。

い縮重度を持つため、状態密度が高い領域が 部分的に存在している。他元素ドープでキャ リアを注入し、状態密度が高い領域にフェル ミ準位を調節することができれば、フェルミ 準位での状態密度が大きくなり、高い温度で の超伝導が期待できる。最近、我々のグルー プでは、このスキームによりα菱面体晶ボロ ンへの Li ドープにより新規超伝導体の作製 に成功した。しかしながら、β-B では他元素 ドープによる超伝導の発現は報告されてい ない。

過去に報告された他元素ドープβ-Bに関す る研究は、全て電子ドーピングに関するもの であり、本研究が企図しているホールドーピ ングに成功した例はない。これは、他の固体 で用いられている一般的なホール注入方法 では B-ICSs へのホールドーピングを実現で きないからである。Bよりも価数の少ない 1 価、2 価の他元素ドープは置換型ではなく侵 入型でドープされるため、電子ドープになっ てしまう。また、グラファイトへのホールド ープに用いられるヨウ素など電子供与性の 高い物質は、サイズが大きいため B-ICSs にド ーピングすることができない。

β-BにLiをドープすると、電子過剰を補償 するために B が脱離する自己補償が生じる。 ここで、Liをドープし B を脱離させた後に Liをデドーピングすることができれば、過去 の研究では成功したことがない β-B へのホー ルドープを行うことができると考えられる。 ただし、β-B 内の B が拡散した場合は、ドー プ前の β-B と同じ構造に戻るだけであるので、 低温で B の拡散を防ぎ、Liだけを脱離させる 必要がある。他のLi 化合物に対するLi のデ ドープ方法はこれまでに様々な方法が検討 されており、室温プロセスとして酸処理によ る方法、酸化剤を用いた方法、電気化学的手 法、高温プロセスとして熱処理を用いた方法 が報告されている。特に電気化学的手法では、 デドープだけでなく、ドーピングも行うこと が可能である。室温で電気化学的に Li ドープ を行うことで自己補償(Bの脱離)を防ぎ、 キャリアをドープできる可能性がある。

研究の目的

本研究の目的は、自己補償を利用した β-B へのユニークなホール注入方法を開発する ことと、新規高温超伝導材料の探索を行うこ とである。

3. 研究の方法

β-B 粉末を BN 坩堝に入れ、Li 片と共に Ar 雰囲気下でステンレス管に封入し、1000 °C で 24 時間の熱処理を行うことで Li をデドープ する際の母材である Li₁₆β-B を作製した。こ の Li₁₆β-B に対して、酸(HCI)処理、酸化剤 (H₂O₂)処理、電気化学的手法、熱処理の4種 類の Li デドープを試みた。また、β-B への電 気化学的 Li ドーピングも試みた。電気化学的 ドーピング/デドーピングの結果、β-B, Li₁₆β-B は伝導性が悪すぎて電気化学的ドーピング/ デドーピングが困難であることがわかった。 そこで、伝導性に優れる V ドープ β-B への電 気化学的 Li ドーピングを行なった。

得られた試料の Li 濃度を原子吸光分析よ り求め、粉末 XRD 測定、Rietveld 解析を用い て格子容積及び B, V の占有率を求めた。また SQUID 磁束計を用いて磁化率測定を行った。

4. 研究成果

Li₁₆β-B に対して、HCl 処理、H₂O₂処理、 熱処理を用いて Li デドープを試みた試料の Li 濃度を表 1 に示す。HCl 処理、H₂O₂処理、 400、500 °C での熱処理では、Li₁₂β-B (4 Li/cell) 程度までデドープが生じ、600, 800 °C の比較 的高温での熱処理では、Li₇β-B (9 Li/cell)程度 までデドープが生じることがわかった。図 2(a) に各試料の Li 濃度と格子容積の関係を 示す。Li ドープ試料では、格子容積と Li 濃 度の間に比例関係があることが知られてお り、本研究で行った HCl 処理、H₂O₂処理、

表 1. Li デドーピングの結果

	Li conc. (/cell)	∠Li (/cell)
Li-β-B	16±1	\sim
HC1	12±1	- 4±2
H_2O_2	12±1	- 4±2
400 °C	10±1	- 6±2
500 °C	12±1	- 4±2
600 °C	6±1	- 10±1
800 °C	7±1	- 9±2

400、

500 ℃ での熱処理により作製した試料はこの 比例関係に従っていた。一方、より多くの Li デドープが生じた 600、800 ℃ の熱処理で作 製した試料では、格子容積が比例関係から外 れていた。この結果から 600 ℃ 以上の熱処理 による Li デドープを行うことにより、Li-β-B とは異なる構造を有する Li をデドープした β-B を作製できた。

図 2(b) に各試料の Li 濃度と B16 サイトの 占有率の関係を示す。純 β-B での占有率は約 25 %であるのに対し、高濃度の Li をドープ した β-B では占有率が 0%になることが報告 されている。HCl 処理、H₂O₂処理、400~600 ℃の熱処理による Li デドープでは、B16 サ イトが占有されることなく Li 濃度が減少し ているが、800 °C の熱処理による Li デドープ では占有率が約 20 %まで増大した。Li ドー プで作製した Li₁₂β-Bの B16 サイトの占有率 は約3%であるため、HCl 処理、H₂O₂処理、 400, 500 °C の熱処理による Li デドープでは、 Li ドープβ-Bとほぼ同様の構造の試料が得ら れたと考えられる。一方、Li ドープにより作 製した Li₇β-B の B16 サイトの占有率は約 10%であることから、600,800℃の熱処理で 作製した Li₇β-B は、Li ドープ β-B とは異な る欠陥構造を有すると考えられる。特に 600 °C の熱処理で作製した Li₇β-B は侵入型サイ トの B の脱離を保ったまま Li デドープに成 功したことがわかった。これより、ホールド ープに成功したと考えられる。しかしながら、 この試料の磁化率測定の結果、超伝導転移は 観測されなかった。

電気伝導性に優れるVドープβ-Bへの電気 化学的 Li ドープを試みた結果、単位胞当たり 約2個のLiドーピングに相当する格子容積の膨 張が確認されたことから、電気化学的手法を用 いて V-β-B に Li をドープできることがわかった。 一方、通電によりVの占有率は約10%減少して いた。図 3 に通電前後の試料の XRD パターン を示す。通電後の試料では、VB2が存在するこ とがわかった。これらのことから、Li ドープにより V-β-Bの構造中からVが脱離したと考えられる。 この現象はLiドープによりBが脱離する自己補 償と非常に良く似た現象であり、脱離する元素 が B から V に拡張されたという意味で、「拡張 された自己補償」と解釈することができる。 ホールドープによりキャリアを注入する ことができたと考えられるが、超伝導は発現 しなかった。これは試料中に Li がまだ残って おり、キャリアドープ量すなわち Li デドープ 量が足りなかったからであると考えられる。 今後の課題として、Liデドープ量を増加させ る必要がある。熱処理時にLi ゲッターを用い ることにより、Liデドープ量を増やすことが できると考えられる。また、得られた試料は 粉末試料であり、焼結による B の拡散が予想 されることから、電気伝導特性の測定には至



図 2. Li ドープ β-B, Li をデドープした β-B の Li 濃度と (a) 格子容積 (b) B16 サイトの占有率の関係



っていない。粉体電気伝導率測定セルを用 いて試料の電気伝導率を測定し、ホールドー プによる物性変化について今後検討する予 定である。

5. 主な発表論文等 (研究代表者、研究分担者及び連携研究者に は下線)

〔雑誌論文〕(計2件)

(1) <u>H. Hyodo</u>, A. Nezu, K. Soga and K. Kimura, 'Self-compensation property of β -rhombohedral boron doped with high Li concentration', Solid State Sciences 14 (2012) 1578-1583 (査読有).

DOI:10.1016/j.solidstatesciences.2012.0 1.026

(2) T. Nagatochi, <u>H. Hyodo</u>, A. Sumiyoshi,
K. Soga, Y. Sato, M. Terauchi, F. Esaka,
K. Kimura, 'Superconductivity in Li-doped alpha-rhombohedral boron', Physical Review B 83 (2011) 184507-1 - 184507-5 (査読有).

DOI: 10.1103/PhysRevB. 83.184507

〔学会発表〕(計11件)

(1) <u>H. Hyodo</u>, 'Self-compensation property and bonding conversion of V and Li or Mg co-doped β -rhombohedral boron', 17th International Symposium on Intercalation Compounds (ISIC17), Sendai, Japan, 2013 年 5 月 16 日.

(2) 井上翔太, Vドープβ菱面体晶ボロン への Li ドープによる自己補償,日本物理学 会第 68 回年次大会,広島大学東広島キャン パス、広島, 2013 年 3 月 27 日.

(3) 井上翔太, Vドープβ菱面体晶ボロン へのLiドープによる自己補償,第8回日本 ホウ索・ホウ化物研究会(JSBB),東京都市大 学世田谷キャンパス,東京,2012年12月15 日.

(4) K. Kimura, 'Self-compensation, Bonding-distribution and Thermoelectric Properties of B-based and Al-based Icosahedral and Decagonal Cluster Solids as Structurally Complex Materials', 2012 MRS Fall Meeting & Exhibit, Boston, USA, 2012 年 11 月 27 日.

(5) K. Kimura, 'Self-compensation and bonding-conversion in B-based and Al-based icosahedral cluster solids', Japan-France Joint Seminar 2012: Physics and Control of Clustering Solids, Awaji Yumebutai, Hyogo, Japan, 2012年11月7日. (6) H. Hyodo, 'Superconductivity in Li-doped a-Rhombohedral Boron', Japan-France Joint Seminar 2012: Physics and Control of Clustering Solids, Awaji Yumebutai, Hyogo, Japan, 2012年11月6日.

(7) <u>H. Hyodo</u>, 'Superconductivity and Self-Compensation in Metal Doped Boron Icosahedral Cluster Solids', Materials Science & Technology 2012 Conference & Exhibition (MS&T'12), 2012 年 10 月 8 日, Pittsburgh, USA. (招待講演)

(8) <u>H. Hyodo</u>, 'Superconductivity in Li-doped alpha-Rhombohedral Boron', 2012 MRS Spring Meeting & Exhibit, Moscone West Convention Center/ Marriott Marquis, San Francisco, USA, 2012 年 4 月 13 日.

(9) <u>兵藤宏</u>, ボロン正 20 面体クラスター 固体の自己補償 II, 日本物理学会 2011 年 秋季大会, 富山大学, 富山, 2011 年 9 月 22 日.

(10) K. Kimura, 'Self-Compensation and Bonding-Conversion in B-Based and Al-Based Icosahedral Cluster Solids', 17th International Symposium on Boron, Borides and Related Materials (ISBB2011), Istanbul, Turkey, 2011年9月15日.

(11) <u>H. Hyodo</u>, 'Superconductivity in Li-doped α -Rhombohedral Boron', 17th International Symposium on Boron, Borides and Related Materials (ISBB2011), Istanbul, Turkey, 平成 23 年 9 月 12 日.

6.研究組織
 (1)研究代表者
 兵藤宏 (HYODO HIROSHI)
 東京理科大学・基礎工学部・助教
 研究者番号: 30548863

(2)研究分担者 なし

(3)連携研究者 なし